



Pressemitteilung

1. August 2013

Zentel Electronics Corporation und Ineltek GmbH unterzeichnen europaweiten Distributionsvertrag

Ineltek GmbH vertreibt seit 1. August 2012 die Speicherbausteine der taiwanesischen Zentel Electronics Corporation. Der Distributionsvertrag deckt die europäischen Märkte Deutschland, Österreich, UK/Irland, Italien, Russland und Ukraine ab und betrifft SDRAM-ICs von 64 Mb bis 1 Gb und SLC-NAND-FLASH-ICs von 1 bis 4 Gb, womit vor allem der Bedarf von Mikrocontroller- und Displaycontroller-Kunden sinnvoll ergänzt wird, die sich zunehmend mit einer Markterosion speziell im Sub-Gigabit-Segment konfrontiert sehen, das allerdings den Bedarf gerade auch der europäischen Industrie weiterhin dominieren wird.



Hans W. Diesing, Lisa Cooke, B. Sonntag

Beide Unternehmen wollen mit dieser Partnerschaft ein zusätzliches Wachstum im europäischen Markt generieren. „Wir freuen uns für unsere Kunden mit Zentel einen zuverlässigen Vertragspartner gefunden zu haben, um deren Versorgungsengpässe auch im unteren Speichersegment überwinden zu können“ sagt Lisa Cooke, zuständig bei Ineltek für das Speicher-Marketing-Management. „Durch die Ergänzung unseres Produktportfolios mit SLC-NAND-FLASH-ICs bieten wir Industriekunden nunmehr auch nichtflüchtige Speicher-ICs mit hoher Reprogrammierbarkeit“ sagt Hans W. Diesing, Zentel-Europe, Director of Sales Central & Eastern Europe und Distribution-Manager.

Ineltek GmbH:

Die Firma INELTEK ist seit mehr als 25 Jahren im Markt etabliert und einer der erfolgreichsten Distributoren für elektronische Bausteine. Die Linecard umfasst führende Hersteller im Bereich Halbleiter, Displays und passive Komponenten.

Ein kompetentes Team stellt die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt des Engagements. Weitere Informationen zur Ineltek GmbH unter **www.ineltek.com**

Zentel Electronics Corporation:

Die die 2002 gegründete ZENTEL Electronics Corp. ist als vormaliges Designcenter für Speicherchips des Waferproduzenten PowerChip seit 2008 eigenständig an der Börse in Taiwan notiert und verfügt als Qualitätssicherungsinstanz und Vertriebsarm für die gekapselten Chips seit 2009 über Zertifizierungen ISO9001:2008 / ISO14001:2004 und ist zudem seit September 2012 für Automotive-Grades 2 und 3 nach AEC Q-100 qualifiziert als Voraussetzung für die TS-16949-Zertifizierung. Durch die Einbindung innerhalb der PowerChip-Firmengruppe hat Zentel im Unterschied zu anderen Fabless-Speicherchip-Brands einen privilegierten Zugriff auf die PowerChip-Waferkapazitäten.